

元器件飞行经历及抗辐照数据

器件信息

名称: FPGA

规格: XQR5VFX130-1CF1752B

封装形式:

质量等级:

生产厂家: Xilinx

抗辐照指标

TID:

SEL:

SEU:< 15 MeV.cm²/mg

DDD:

其他:

数据来源: 五院火星报告

飞行经历

工程型号:

单机名称:

数据来源: